



本記事は,文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ」秀でた利用成果について紹介するものです.

文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ 令和 5 年度秀でた利用成果 ポリマー材料の無染色解析技術構築

¹ 旭化成株式会社,² 名古屋大学大学院 工学研究科,³ 名古屋大学未来材料・システム研究所 梅本 大樹^{1,2}, 乙部 博英¹, 武藤 俊介^{2,3} 名古屋大学大学院 工学研究科 荒井 重勇



左から 梅本 大樹, 乙部 博英, 武藤 俊介, 荒井 重勇



ポリマー材料は,軽量で多様な化学的・機械的特性を 併せ持つことから,多岐に渡る分野や用途で利用されて いる.単一のポリマーで得られない特性を実現する手段 として,異なるポリマー同士を混合するアロイ化,モノ マーを複数種用いて共重合ポリマーとする方法が用いら れる.このような複数の異種ポリマーの組み合わせから なる材料の特性は,混合したポリマー種の組み合わせに 加えて,それらポリマーの微視的な混合状態が大きく影 響することが知られており,材料開発においては,モル フォロジー制御技術とともに,その解析技術が非常に重 要な技術の一つである[1].

モルフォロジー観察技術として、一般的には電子染色 した試料を TEM 観察する方法が用いられる.この方法は、 OsO4 や RuO4 といった強酸化剤により、ポリマー中の特 定官能基あるいは結晶構造(非晶部)と重金属を反応させ、 異種ポリマー間で TEM コントラストを得る方法であるが、 適切な電子染色剤が見いだせない場合があり、解析困難 な事例が生じることがあったため、新たな技術の開発が 望まれていた.近年では、位相差 TEM、DPC-STEM[2]、 ADF-STEM[3] など、含有成分を画像コントラストとして 結像する手法が提案されているが、やはり汎用性や相同 定性に課題がある.そこで、単なるイメージング技術と してだけではなく,相同定も含めた成分分布の可視化技術になり得る手法として,STEM-EELSハイパースペクト ルイメージング(HIS)に着目した.STEM-EELS-HSI技術を活用し,特に無機材料やエネルギー材料領域で多数 の成果を挙げられている名古屋大学 武藤 俊介教授にご 相談したところ,名古屋大が保有する超高圧電顕が有効 なツールになり得るのではないかとご提案をいただき, ARIM 事業を活用して検討を実施するに至った.

本稿では、Low-loss 帯のスペクトルデータを活用した STEM-EELS- ハイパースペクトルイメージング(HIS)法 をポリマーアロイに適用した結果と、電子線照射損傷へ 与える加速電圧の影響について考察を述べる.なお、本 稿で示した成果は参考文献 [4] にて発表済みのものであ る.



図1に、STEM-EELS-HSI 法の概要を図示した.STEM-EELS は、試料中の元素分布やその化学状態を高空間分解 能で解析する技術である.試料に電子線照射した際、試 料中電子との相互作用によって弾性散乱して電子線のエ ネルギー損失を生じる.このエネルギー損失には、試料 中の元素や化学状態(構造)に関する情報が含まれる.従っ て,損失エネルギーの強度分布(電子損失分光スペクトル)



図1 STEM-EELS-HSI およびスペクトル分解の概念図

から, 試料の元素組成や化学結合状態を解析することが できる. このスペクトルを二次元空間上でマッピング測 定する方法が STEM-EELS-HSI 法である [5].

ところで,STEM-EELSは,無機材料の解析に適用され ることが多く,例えば電子材料や金属材料の解析に用い られる[6][7].有機材料への適用報告が多くないのは,電 子線照射による試料損傷が主要因と考えられる.有機材 料のように電子線照射に弱い試料の場合,測定中のスペ クトル変化や,穴が開くといった化学的・物理的な変化 を生じるため,照射損傷対策が重要となる.そこで我々 は,一般的に用いられることの多い内殻励起スペクトル (Core-loss スペクトル)ではなく,照射電子線量を2-3 桁抑制して測定可能な,価電子励起スペクトル (Low-loss スペクトル)に着目した.



データの解析には、MCR-LLM(Multivariate Curve Resolution by log-likelihood, 対数尤度最大化スペクトル 分解)法を適用した.STEM-EELS-HIS では、二次元空間 ×スペクトル(数百~二千程度のエネルギーチャンネル ×強度)の三次元データが得られる [8].また、測定空間 範囲や空間分解能によるが、一測定で数千~十万点程度 のスペクトルを取得するため、その情報量は膨大になり、 解釈には統計的なデータ解析が必要不可欠である.図1 に示したように、スペクトル分解では、HSI で得られるデー タキューブを純成分濃度と純成分スペクトルの行列積に ノイズを加えたものとして扱う. 適当な初期スペクトル S に対して成分濃度 C を計算するという過程を繰り返し, ノイズ E を収束させることで適切な S, C を得る最適化計 算を行う. MCR-LLM 法の特徴として, EELS 測定におけ るショットノイズをポアソンノイズとして計算上で考慮 する点,最適化計算過程において,そのデータが観測さ れる確率を最大化する最尤推定を組み込んでいる点が挙 げられ [9], EELS スペクトルのような低 S/N データや低 カウントデータあるいは Low-loss スペクトルのような明 確なピークが得られにくいデータでも,主成分分析 (PCA) や MCR-ALS などの従来法によりも正確にスペクトル分解 が可能と言われている [10].以後, MC-R-LLM 解析で得 られる各成分の純スペクトル S を Endmember と記述す る.



検討用モデル試料には、ポリエチレン(PE)/熱可塑 性エラストマー(SEBS)/ポリウレタン(TPU)からな る合成ゴムアロイを用いた.当試料を、ウルトラミクロ トーム法で厚さ100nmの切片化、支持膜なしのメッシュ 上に積載して測定に供した.なお、本試料はRuO4による 電子染色が可能である.電子染色した試料をTEMして観 測されたモルフォロジーと、STEM-EELS-HSI法で得られ たモルフォロジーを比較することで、妥当性を解釈した.

測定には名古屋大学の超高圧電子顕微鏡(JEM1000K RS,加速電圧 1000kV)および汎用 TEM(JEM-2100, 加速電圧 200kV) を用いた.測定ピッチを 10nm として, 照射時間 1msec ~ 5msec で各測定点の Low-loss スペク トル帯について HSI データを取得した.また,加速電圧 以外に,液体窒素による冷却有り,無しでデータ取得を 行った.

データ解析は、オープンソースの Python ライブラリで ある MCRLLM を Gatan Microscopy Suite®(GMS)上に 導入し実施した.なお、解析時に成分数を指定する必要 があり、ここでは試料構成成分の3を指定した.

5. STEM-EELS-HSI法による成分分布の 可視化

加速電圧 1000kV,液体窒素冷却下で測定したデータの解析結果と、別途測定した電子染色-TEM 像を図2に示した.電子染色-TEM 画像では、明コントラストのマトリックスとドメインに分かれており、ドメインは主に暗いコントラストと中間のコントラストからなる.各成分の配合量比や、既知の電子染色性の知見から、TPUがマトリックス、SEBS と PE がドメインの主成分となっていると考えられた.ドメインのうち、TPU 界面近傍には、主に SEBS が分布しており、ドメイン内部に PE が多く分

布していることが分かる.また、ドメイン中には、一部 の TPU が内包されている. 無染色試料の ADF-STEM 像で は、明確な相同定が困難であった。一方で、STEM-EELS-HSIの MCR-LLM 解析を行ったところ、マトリックスード メイン構造のモルフォロジーが得られた.マトリックス とドメインの界面には、ドメインを構成する二種の成分 のうち,一方が偏って分布している点や,ドメイン中に TPU が一部内包されているという特徴が TEM 観察結果と 一致している.加えて, Endmembers を基準スペクトル とし,多重線形最小二乗フィッティングしたところ,そ の残差が統計的ノイズの水準よりも小さかった. この結 果は、実験データ(元のHSIデータ)が、指定された数 の基底スペクトル(成分)の線形結合で表現されるとい うことを意味し、MCR-LLM によるスペクトル分解の妥当 性を示している.以上の結果から,Low-lossの HSI デー タから、ポリマーの成分分布を解析することが可能と結 論付けた.また,異なる測定条件の解析結果を図3にま とめた. 200kV, 冷却無の測定条件ではダメージが著し く解析が困難であったものの,その他の条件においては, 1000kV, 冷却測定時と類似の解析結果が得られたことか ら、多少ダメージを受ける条件であっても、成分分布の 解析は可能であると考えられた.



図2 合成ゴムアロイの解析結果(中央の画像では青:TPU,緑:SEBS,赤:PEの分布を示す)



図3 測定条件ごとの解析結果(カラー画像は青:TPU,緑:SEBS,赤:PEの分布を示す)



ポリマーの Low-loss スペクトルは、プラズモンピーク から密度情報,損失エネルギー 15eV 以下では分子構造に 関する情報が得られる.測定条件の異なるスペクトルを 比較することで,損傷に関する考察が可能と考えられる. ここではまず、スペクトル分解して得た Endmember の スペクトル特徴に対し、その由来構造をアサインし、図 4 に示した.エネルギー分解能の制限で区別できない構造 があるが、プラズモンピークを含めてスペクトル特徴を5 群に分けられた.図4(b)でG2として示した 5eV 前後 の構造は C=Cπ-π* 遷移で、共役二重結合や分子間架橋と いった主にノックオン損傷由来の構造と推定された[11]. また,G3と示した 6-7eV は,同じ C=Cπ-π* 遷移でもベ ンゼン環や非共役な二重結合由来と考えられた [12]. 一 方,8-9eV は C-Cσ* 由来 [11],13eV 前後を C-Cσ* もし くは C-Hσ* 由来と推定した [11].

次いで,測定条件による差異の定量解析を試みた. こ こでは各 Endmember について,ガウス関数による非線形 最小二乗フィッティングを行い,各基底関数のピーク位 置や面積比を測定条件間で比較することで,照射損傷に ついて考察した.今回のフィッティングでは,基底関数 の本数を観測されたスペクトル特徴群数に合わせて5本 とし,ピーク位置と半値幅を自由パラメーターとして取 り扱った.図5に非線形最小二乗フィッティングの結果 例を示した.

図6に、フィッティングにより得られた各成分、測定



図 4 (a) 各測定条件・各成分の Endmember (b) スペクトルへの構造アサイン (1000kV-100K)



図 5 非線形最小二乗フィッティングの結果例(TPU, 200kV/100K)



図 6 各測定条件・Endmember におけるフィッティング基底関数のピーク位置と面積比率 (a) G1 ピークトップ,(b) G4 ピークトップ,(c) G2 と G4 の面積比率および(d) G3 と G4 の面積比率

条件および各基底関数のピーク位置および面積比率の比 較を示した.以下に、観測された4点の傾向を記す.1 つ目として,図6(a)に示したプラズモンピークのシフ トが挙げられる. 当該ピークは 200kV の測定条件で高エ ネルギーシフトする傾向がある. プラズモンのエネルギー は価電子密度に比例 [5] するため、ピークシフトは炭素化 /黒鉛化による熱収縮(熱損傷)に起因すると考えられ た[13]. 2つ目として、図6(b)のG4のピーク位置変 化が挙げられ、常温の測定条件において高エネルギーシ フトしている.本誌面では詳細を割愛するが,第一原理 に基づいて理論計算して得たポリエチレンのスペクトル では,分子内二重結合の増加に伴い,G4ピークの高エネ ルギーシフトが観測されており、このスペクトル変化は 二重結合生成(熱損傷)に起因すると推測された.3,4 点目として、図6(c)および(d)に示した G2/G4 およ び G3/G4 の変化が挙げられる. G2 のピークはノックオ ン損傷 [14][15][16], G3 のピークは熱損傷に起因して増 加する構造と推定されることから、G2/G4 はノックオン 損傷程度,G3/G4は熱損傷程度の指標になると考えられ る. 今回の解析においては, G2/G4 は 1000kV - 常温条 件で高く, 高加速電圧測定においてはノックオンダメー ジが生じやすいことを示唆している.一方,G3/G4は 200kVや常温条件でそれぞれ数値が高くなっていた.

以上の結果をまとめると,加速電圧によって生じやす いダメージモードが異なり,1000kVの超高圧条件下で はノックオンダメージ,汎用加速電圧帯では熱ダメージ を生じやすいと考えられる.また,冷却を行うことで, 欠陥二次拡散や発熱によるイオン化が抑制され,損傷の 進行を防ぐものと考察される.一般に,電子線照射によ る試料の損傷に影響を与える要因として,(a)フォノン 励起による温度上昇,(b)非弾性電子散乱によるイオン化, (c)電子と原子核との直接のノックオン,および(d)欠 陥の二次拡散であり,ポリマーにおける照射損傷の主要 因は(b)と言われている[17].従って,超高圧電顕を用 いることにより,汎用電顕と比べて熱損傷低減が期待さ れ,より低損傷に観察・測定が可能と考えられる.



以上,超高圧電顕によるポリマー材料解析のため新規 手法について記した.本手法を,材料特性向上メカニズ ムの解析や,これまで解析できなかった系でのモルフォ ロジー解析に活用している.

今後の展開として、様々なポリマーについて Low-loss スペクトルの取得・蓄積することによる、"ポリマー分類 データベース"の構築が挙げられる.データベース活用に より、モルフォロジー解析に加え、例えば材料作製時に 化学反応を含む系での微小部における化学状態変化の情 報が得られ、それも含めた材料設計への応用が期待され る.また、材料の劣化が局所的にどのように進行してい るかを調べることで、材料の物性変化と化学状態の関連 を調査するような用途も想定される.



本研究は、科研費・挑戦的研究の一部助成を得て実施 いたしました.また、文科省「マテリアル先端リサーチ インフラ」事業の支援を受けました.また、超高圧電顕 の測定において、名古屋大学超高圧電子顕微鏡施設 荒 井 重勇特任准教授に多大な貢献をいただきましたことを、 この場を借りて厚く御礼申し上げます.



- Ougizawa T, Inoue T. Morphology of polymer blends. In: Utracki LA, Wilkie AC, editors. Polymer blends handbook 2nd edition. Dordrecht, The Netherlands: Springer; 2014. p.875-918.
- [2] Inamoto S, Shimomura S, Otsuka Y. Electrostatic potential imaging of phase-separated structures in organic materials via differential phase contrast

scanning transmission electron microscopy. Microsc (Oxford). 2020; 69: 304-11.

- [3] Loos J, Sourty E, Lu K, de With G. Bavel Sv. Imaging polymer systems with high-angle annular dark field scanning transmission electron microscopy (HAADF-STEM). Macromolecules 2009; 42: 2581-6.
- [4] Umemoto H, Arai S, Otobe H, Muto S. Stain-free mapping of polymer-blend morphologies via application of high-voltage STEM-EELS hyperspectral imaging to low-loss spectra. Polym J. 2023; 55: 997-10.
- [5] Egerton FR. Electron energy-loss spectroscopy in the electron microscope. 3rd ed. New York: Springer; 2011.
- [6] Mata M, Molina,S. STEM Tools for Semiconductor Characterization: Beyond High-Resolution Imaging. Nanomaterials. 2022; 12: 337-20.
- [7] Gazquez J, Santolino G, Biskup N, Raldan M, Caber M, Pennycook S, Varela M. Applications of STEM-EELS to complex oxides. Material Science in Semiconductor Processing. 2017; 65: 49-14
- [8] de Juan A, Tauler R. Multivariate curve resolution:50 years addressing the mixture analysis problem-a review. Analytica Chimica Acta. 2021; 1145: 59-78.
- [9] Braidy N, Gosselin R. Unmixing noisy co-registered spectrum images of multicomponent nanostructures. Scientific Reports. 2019; 9: 18797.
- [10] Muto S, Yamamoto Y, Sakakura M, Tian H, Tateyama Y, Iriyama Y. STEM-EELS spectrum imaging of

an aerosol-deposited NASICON-type LATP solid electrolyte and LCO cathode interface. ACS Appl Energy Mater. 2022; 5: 98-107.

- [11] Varlot K, Martin JM, Quet C, Kihn Y. Towards subnanometer scale EELS analysis of polymers in the TEM. Ultramicroscopy 1997; 68: 123-33.
- [12] Hosoda S, Nozue Y. Molecular structural parameters affecting the lamellar crystal thickness distribution in polyethylene. Jpn J Polym Sci Technol. 2014; 71: 483-9.
- [13] Oberlin A. Carbonization and graphitization. Carbon 1984; 22: 521-41.
- [14] Singh P, Venugopal BR, Nandini DR. Effect of electron beam irradiation on polymers. J Mod Mater. 2018; 5: 24-33.
- [15] Ritsko JJ. Electron energy loss spectroscopy of pristine and radiation damaged polyethylene. J Chem Phys. 1979; 70: 5343-9.
- [16] Egerton FR. Mechanisms of radiation damage in beam-sensitive specimens, for TEM accelerating voltages between 10 and 300 kV. Microsc Res Tech.
 2012; 22099: 1550-6.
- [17] Suenaga K, Koshino M, Liu Z, Sato Y, Jin C. Single molecular imaging by HR-TEM. KENBIKYO. 2010; 45: 31-5.

(旭化成株式会社,名古屋大学大学院工学研究科 梅本 大樹)

